

檔 號：
保存年限：

科學工業園區管理局 函

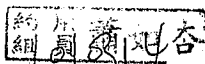
地址：30016新竹市新安路2號

聯絡人：張文榮

電話：03-5773311分機 2131

傳真：03-5788030

電子信箱：wjchang@sipa.gov.tw



受文者：國立暨南國際大學

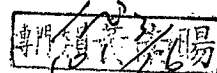
發文日期：中華民國101年3月13日

發文字號：園企字第1010007499號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：



主旨：101年度「MG+4C垂直整合推動專案計畫」自即日起至4月6日止受理申請，歡迎園區廠商與學研機構踴躍申請，請查照轉知。

說明：

- 一、本專案鼓勵園區廠商與周邊學研機構合作，研發MG+4C（生醫、綠能、車用電子、資訊、通訊、消費性電子）之創新、創意產品，並且鼓勵上下游廠商進行整合，共同合作提出整合型總計劃，以爭取市場切入時效，增加如雲端/LTE高階通訊技術、感測晶片、SOC系統整合晶片等主流產品競爭力。
- 二、整合型總計劃之下，每件分項計畫最高可補助新台幣1,000萬元。
- ✓ 三、本專案原預計申請截止日為3月31日（星期六）因適逢假日並為鼓勵園區廠商與學研機構踴躍申請，故順延至4月6日（星期五）截止。
- 四、有意申請者，請於本（101）年4月6日（星期五）下午5時前備函檢送申請文件送達本局，逾期恕不受理。有關本計畫申請文件、實施方式及申請注意事項，請逕至本局網站（<http://www.sipa.gov.tw>）首頁→訊息公告→最新消息下



載參考。

五、如有計畫申請相關問題，歡迎洽詢本局承辦窗口：企劃組第二科，張先生，聯絡電話03-5773311分機2131；龔科長，分機2130。

正本：園區各事業（共507單位）、學研機構（共62單位）

副本：行政院國家科學委員會、本局企劃組

101/03/13
14:27:50

局長 顏宗明 出國一副局長 蕭灌修 代行—授權
單位主管決行